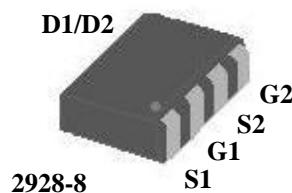




- ▼ Capable of 2.5V Gate Drive
- ▼ Lower on-resistance
- ▼ Surface Mount Package
- ▼ RoHS Compliant & Halogen-Free

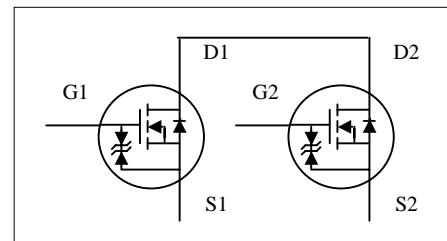


BV_{DSS}	20V
$R_{DS(ON)}$	26.5mΩ
I_D	6A

Description

Advanced Power MOSFETs utilized advanced processing techniques to achieve the lowest possible on-resistance, extremely efficient and cost-effectiveness device.

The 2928-8 J-lead package provides good on-resistance performance and space saving like TSOP-6.



Absolute Maximum Ratings

Symbol	Parameter	Rating	Units
V_{DS}	Drain-Source Voltage	20	V
V_{GS}	Gate-Source Voltage	± 10	V
$I_D @ T_A = 25^\circ C$	Continuous Drain Current ³	6	A
$I_D @ T_A = 70^\circ C$	Continuous Drain Current ³	4.8	A
I_{DM}	Pulsed Drain Current ¹	36	A
$P_D @ T_A = 25^\circ C$	Total Power Dissipation	1.39	W
T_{STG}	Storage Temperature Range	-55 to 150	°C
T_J	Operating Junction Temperature Range	-55 to 150	°C

Thermal Data

Symbol	Parameter	Value	Unit
R_{thj-a}	Maximum Thermal Resistance, Junction-ambient ³	90	°C/W



Electrical Characteristics@ $T_j=25^\circ\text{C}$ (unless otherwise specified)

Symbol	Parameter	Test Conditions	Min.	Typ.	Max.	Units
BV_{DSS}	Drain-Source Breakdown Voltage	$V_{\text{GS}}=0\text{V}$, $I_D=250\mu\text{A}$	20	-	-	V
$R_{\text{DS(ON)}}$	Static Drain-Source On-Resistance ²	$V_{\text{GS}}=4.5\text{V}$, $I_D=5\text{A}$	-	23	26.5	$\text{m}\Omega$
		$V_{\text{GS}}=2.5\text{V}$, $I_D=3\text{A}$	-	30	38	$\text{m}\Omega$
$V_{\text{GS(th)}}$	Gate Threshold Voltage	$V_{\text{DS}}=V_{\text{GS}}$, $I_D=250\mu\text{A}$	0.3	-	1.2	V
g_{fs}	Forward Transconductance	$V_{\text{DS}}=10\text{V}$, $I_D=5\text{A}$	-	15	-	S
I_{DSS}	Drain-Source Leakage Current	$V_{\text{DS}}=16\text{V}$, $V_{\text{GS}}=0\text{V}$	-	-	10	uA
I_{GSS}	Gate-Source Leakage	$V_{\text{GS}}=\pm 10\text{V}$, $V_{\text{DS}}=0\text{V}$	-	-	± 30	uA
Q_g	Total Gate Charge	$I_D=5\text{A}$	-	7.5	12	nC
Q_{gs}	Gate-Source Charge	$V_{\text{DS}}=10\text{V}$	-	1	-	nC
Q_{gd}	Gate-Drain ("Miller") Charge	$V_{\text{GS}}=4.5\text{V}$	-	3	-	nC
$t_{\text{d(on)}}$	Turn-on Delay Time	$V_{\text{DS}}=10\text{V}$	-	7	-	ns
t_r	Rise Time	$I_D=1\text{A}$	-	8	-	ns
$t_{\text{d(off)}}$	Turn-off Delay Time	$R_G=3.3\Omega$	-	15	-	ns
t_f	Fall Time	$V_{\text{GS}}=5\text{V}$	-	3	-	ns
C_{iss}	Input Capacitance	$V_{\text{GS}}=0\text{V}$	-	435	700	pF
C_{oss}	Output Capacitance	$V_{\text{DS}}=10\text{V}$	-	65	-	pF
C_{rss}	Reverse Transfer Capacitance	f=1.0MHz	-	55	-	pF

Source-Drain Diode

Symbol	Parameter	Test Conditions	Min.	Typ.	Max.	Units
V_{SD}	Forward On Voltage ²	$I_S=1.1\text{A}$, $V_{\text{GS}}=0\text{V}$	-	-	1.2	V
t_{rr}	Reverse Recovery Time	$I_S=5\text{A}$, $V_{\text{GS}}=0\text{V}$, $dI/dt=100\text{A}/\mu\text{s}$	-	14	-	ns
Q_{rr}	Reverse Recovery Charge		-	5	-	nC

Notes:

- 1.Pulse width limited by Max. junction temperature.
- 2.Pulse test
- 3.Surface mounted on 1 in² copper pad of FR4 board, t ≤10sec ; 210 °C/W when mounted on Min. copper pad.

THIS PRODUCT IS SENSITIVE TO ELECTROSTATIC DISCHARGE, PLEASE HANDLE WITH CAUTION.

USE OF THIS PRODUCT AS A CRITICAL COMPONENT IN LIFE SUPPORT OR OTHER SIMILAR SYSTEMS IS NOT AUTHORIZED.

APEC DOES NOT ASSUME ANY LIABILITY ARISING OUT OF THE APPLICATION OR USE OF ANY PRODUCT OR CIRCUIT DESCRIBED HEREIN; NEITHER DOES IT CONVEY ANY LICENSE UNDER ITS PATENT RIGHTS, NOR THE RIGHTS OF OTHERS.

APEC RESERVES THE RIGHT TO MAKE CHANGES WITHOUT FURTHER NOTICE TO ANY PRODUCTS HEREIN TO IMPROVE RELIABILITY, FUNCTION OR DESIGN.

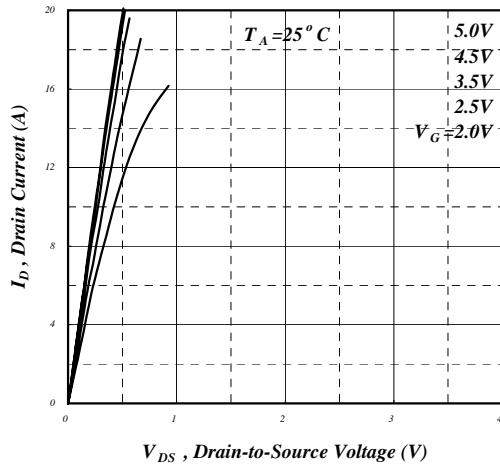


Fig 1. Typical Output Characteristics

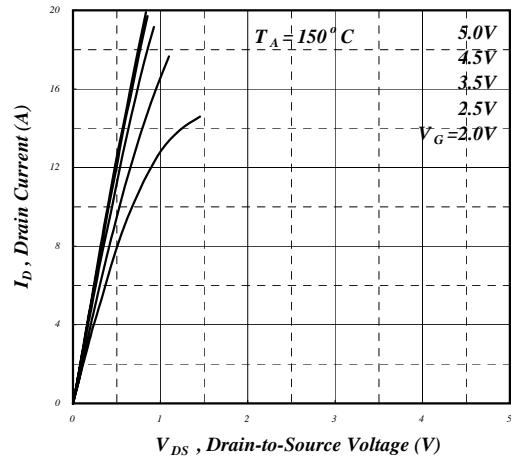


Fig 2. Typical Output Characteristics

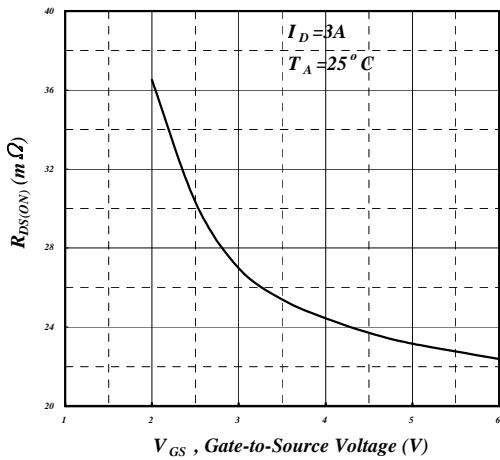


Fig 3. On-Resistance v.s. Gate Voltage

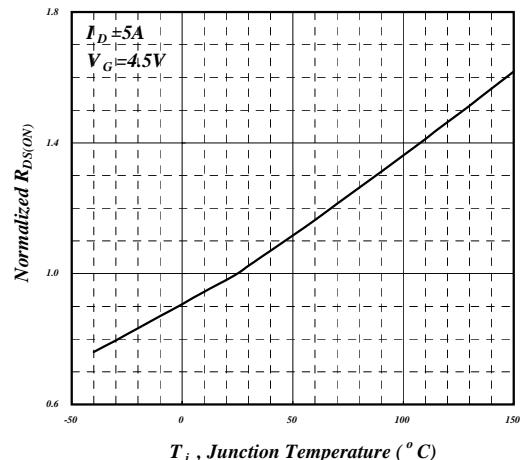


Fig 4. Normalized On-Resistance v.s. Junction Temperature

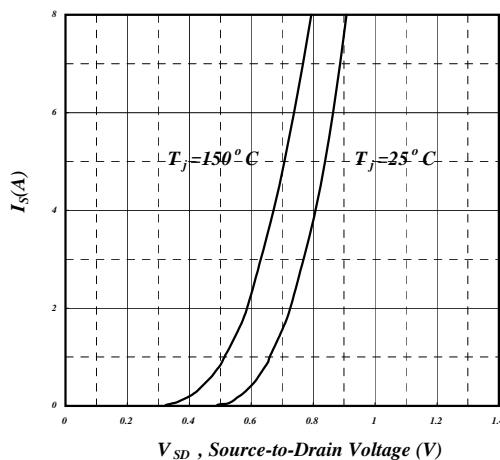


Fig 5. Forward Characteristic of Reverse Diode

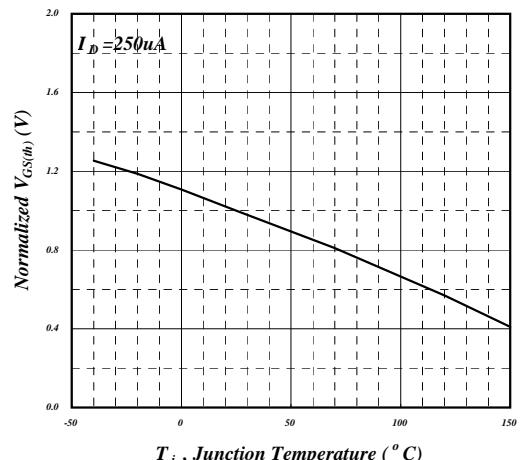


Fig 6. Gate Threshold Voltage v.s. Junction Temperature

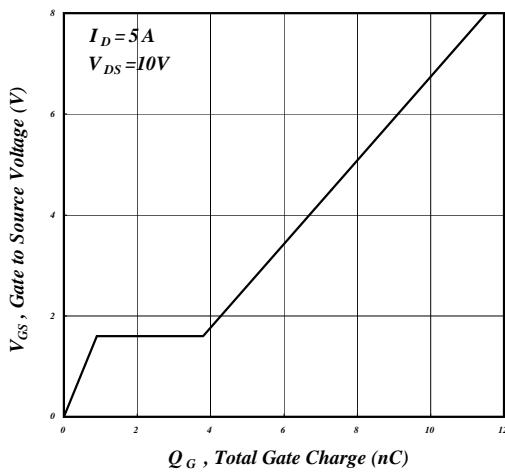


Fig 7. Gate Charge Characteristics

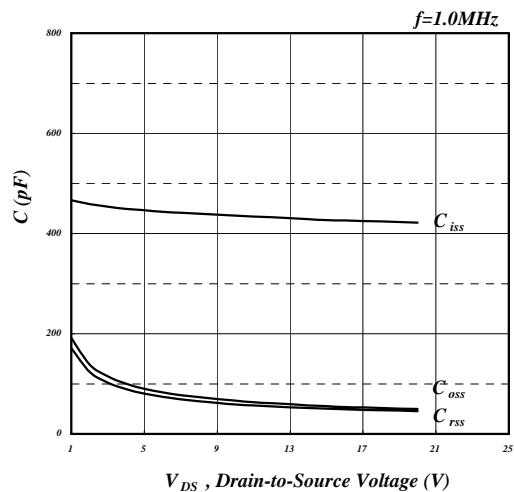


Fig 8. Typical Capacitance Characteristics

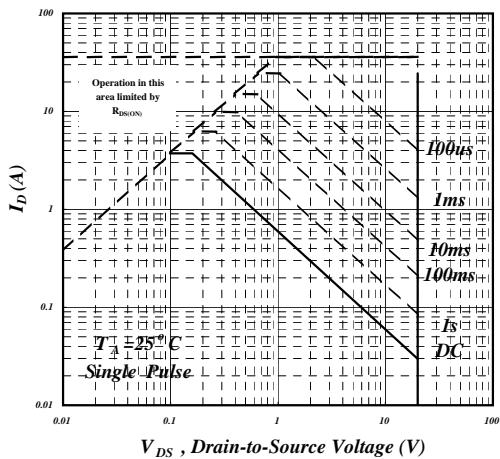


Fig 9. Maximum Safe Operating Area

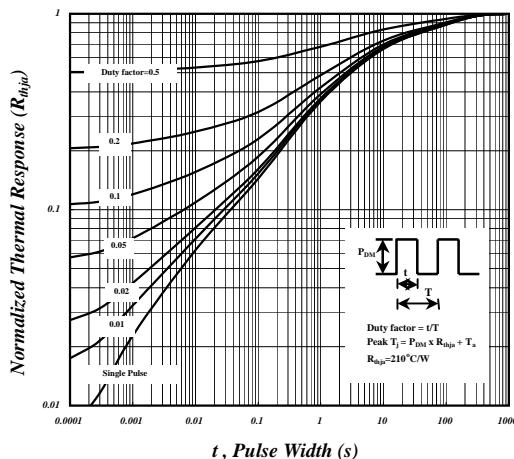


Fig 10. Effective Transient Thermal Impedance

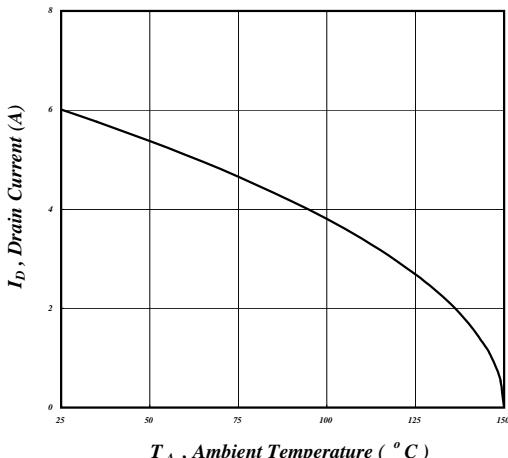


Fig 11. Maximum Continuous Drain Current v.s. Ambient Temperature

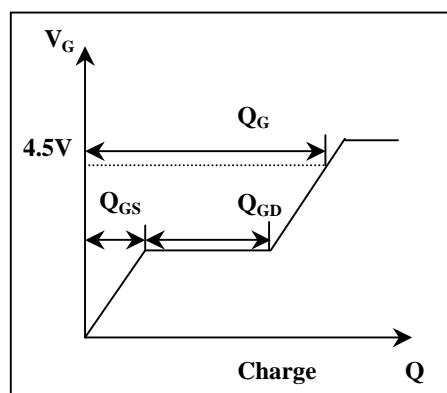


Fig 12. Gate Charge Waveform



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литер Н,
помещение 100-Н Офис 331